显微CT技术在航天材料中的应用

陈 博¹ 袁生平¹ 金 珂¹ 徐 林¹ 李俊江² (1 航天材料及工艺研究所,北京 100076) (2 北京固鸿科技有限公司,北京 100076)

文 摘 针对目前大型工业CT分辨率受限的问题,本文简述了显微CT技术的概念、原理、技术优势,通 过显微CT技术对典型航天材料的检测实例,研究了显微CT技术在小尺寸的航天材料检测中的优势。结果表 明,显微CT技术能够发现材料中微米级缺陷,能够观察材料中微小缺陷在空间的形貌及分布,并且能通过图 像处理软件统计缺陷的尺寸分布,为航天材料无损检测研究提供了新思路。

关键词 显微CT,航天材料

中图分类号:TP391.9

DOI:10.12044/j.issn.1007-2330.2021.02.015

Applications of Micro-CT in Aerospace Material Detection

CHEN Bo¹ YUAN Shengping¹ JIN Ke¹ XU Lin¹ LI Junjiang²

(1 Aerospace Research Institute of Materials & Processing Technology, Beijing 100076)

(2 Granpect Company Limited, Beijing 100076)

Abstract To overcome the difficulty in microstructure distinction of aerospace materials for their low resolution in industrial-CT, the technology of micro-CT was introduced in this article, the concepts, principles and superiorities of micro-CT were investigated. The advantages of micro-CT in small sample detection were analysed through the micro-CT tests of aerospace materials. The results demonstrate that micro-CT can be able to detect micron-scale defects. The distribution and morpholpgy features of the defects can be observed by micro-CT. In addition, the dimension analysis of the defects can also be counted by using image processing software. Micro-CT can be a new method for nondestructive test of aerospace materials.

Key words Micro-CT, Aerospace material

0 引言

射线检测技术^[1]不受检测材料种类的影响^[2],对 材料中大部分缺陷例如疏松、夹杂,脱粘等有较高的 检测灵敏度。近年来射线检测由以往的单一胶片成 像逐渐发展为数字射线成像,包括 CR、DR、以及 CT。 采用数字射线 CT 技术能够获得材料内部的三维立 体图像,直观显示复合材料结构,呈现缺陷的位置、 体积、形状以及分布状态^[3]。传统工业 CT 的空间分 辨率极限为4 lp/mm,受到射线焦点、探测器和重构 矩阵分辨率的限制,无法分辨直径小于 7 μm 的缺 陷,工业 CT 一般用于较大尺寸产品检测,图 1 为碳/ 碳复合材料产品和陶瓷复合材料产品的加速器工业 CT 检测图像。可见,加速器工业 CT 能够检测碳碳复 合材料产品中的富碳区以及陶瓷基复合材料产品中 低密度区,但是无法分别碳碳复合材料产品中纤维 以及陶瓷基复合材料产品中的孔洞分布情况。



(b) 陶瓷复合材料
图 1 工业CT检测图像
Fig. 1 Images of industrial-CT

基金项目:国家重点研发计划资助(2017YFF0104105)

第一作者简介:陈博,1992年生,工程师,主要从事航天材料无损检测技术研究工作。E-mail:james_bo@126.com

收稿日期:2020-03-20

近年来CT的精度大大提高,利用微焦点射线源 构建的显微CT系统已经用于材料分析检测及观察 生物体的微观结构,观测精度已经由厘米级发展到 微米级甚至纳米级,为材料的无损检测提供了新 思路。

本文介绍了显微 CT 检测技术的概念、原理、技术优势,重点阐述了显微 CT 检测技术在航天材料中的应用,解决了以往射线检测无法检测的难题。

1 显微CT检测技术

显微 CT,也称为 Micro-CT, X 射线微断层摄影技术。它是一种非侵入性和非破坏性成像技术,在不破坏产品的情况下,利用 X 射线对产品进行扫描得到三维图像,通过图像软件分析获得内部详尽的三维结构信息^[4]。

1.1 工作原理

显微CT检测是利用强度均匀的X射线穿过密度 不同的物质后,X射线的强度变得不均匀,这一不均 匀程度与物体的密度相对应,投射到探测器上形成 于物质密度相对应的影响^[5],显微CT实现高的空间 分辨率在于采用了微焦斑X射线源,高分辨率探测 器和几何放大,此外,影响空间分辨率的因素还包括 转台稳定性和CT重构中的滤波算法。

显微CT系统的基本构建包括3部分:X射线源、 旋转载物台和高分辨率面阵探测器。如图2所示,由 X射线源连续产生射线,穿透载物台上的样品后,探 测器进行X射线的收集,将收集的各个断面的二维 图像进行重建,从而得到样品内部结构的三维 图像^[6]。



1.2 特点及优势

显微CT检测最大优势是能够获得原位的,非破 - 88 --

坏的,分辨率高的三维结构信息^[7];不足之处是对样品尺寸及衰减系数有一定要求^[8]。

2 显微 CT 检测技术在航天复合材料的应用

2.1 检测系统

采用的225 kV 微焦点 X 射线机和面阵阵列探测 器组成 X 射线显微 CT 检测系统,最高分辨率5 μm。 显微 CT 检测系统的检测参数:焦点尺寸3 μm,空间 分辨率6 lp/mm,密度分辨率0.5%,可检最大工件直 径 150 mm,工作电压 15~180 kV,工作电流 60~150 μA,最小旋转角增量0.1°,平均帧数为5,像素组合 2×2。

2.2 检测材料

显微 CT 检测的材料包括 C/C 复合材料、陶瓷基 复合材料以及金属材料。将检测的样品加工成检测 台能稳固的尺寸,对产品进行 DR 扫描来确定扫描位 置,根据 DR 图像确定要进行三维扫描的区域,得到 产品的三维数据信息。利用 VG 图像处理软件处理 分析各个层面的微观信息图。

3 显微CT检测结果分析与讨论

3.1 C/C复合材料

C/C复合材料在经过多次的复合后,材料内部容易出现富碳区、分层、裂纹等缺陷。传统的射线照相检测只能选取某一方向进行透照,得到产品单一方向上的叠加图像信息,检测分层及裂纹类型的缺陷需要特定的角度才能检出,而工业CT分辨率低,无法检测细小孔洞及裂纹,显微CT检测很好地解决了上述问题。

图3中三个切面可以通过坐标数值的改变从而 观察检测产品任意位置的微观结构,通过对材料各 个角度的投影信息进行三维数据重构获得整体三维 结构信息,利用图像处理软件对材料内部检测范围 内任意断层面的信息进行处理分析,获得更为丰富 的微观结构数据。从3个切面信息中可以发现C/C 复合材料复合情况较好,未发现富碳区、裂纹及纤维 束方向上的分层缺陷;但内部基体上存在大量分布 不规则的孔洞,这从三维重构的图像中也可以清晰 看到。通过对图像执行表面测定并对孔洞尺寸进行 统 计 分 析,孔 洞 体 积 大 小 集 中 在 0.03~0.16 mm³(图4)。

综上所述,显微 CT 检测具有分辨率高,能三维 成像等特点,能很好的分辨 C/C 复合材料中的碳纤维 束、基体、孔隙等结构,C/C 复合材料在复合过后不可 避免的会产生细小的孔洞,但整体未出现富碳区,基 体以及纤维束上未出现裂纹。

宇航材料工艺 http://www.yhclgy.com 2021年 第2期







Fig. 4 Porosity measurement of the C/C composite

3.2 陶瓷基复合材料

图 5 为陶瓷基复合材料的显微 CT 检测图像,陶 瓷基复合材料作为多孔复合材料,材料的孔隙率是 考察材料性能的指标之一。普通射线检测方法难以 对其孔隙大小以及孔隙率进行测定,利用显微CT检 测系统以及图像处理软件,采用图像阈值分割法将 陶瓷基复合材料内部的孔隙提取出来并进行统计计 算,得到材料的孔隙率,解决以往的难题。结果表 明:材料总孔隙率为70%且尺寸大于1.5 mm的孔隙 只占总孔隙的5%,尺寸大小在0~0.4 mm之间的孔 隙占75%。



图 5 陶瓷基复合材料显微 CT 检测三维及截面图像 Fig. 5 Reconstructed images of ceramic composite

常规的X射线难以检测材料中的裂纹,且难以 判定裂纹的深度以及裂纹延展的方向,显微CT检测 能很好的解决此问题。图6所示为石英增强纤维复 合材料的显微CT检测结果,分析可知:产品表面存 在一条长度约为20.0 mm的裂纹,延着z向延伸长度 约为19.0 mm。



图 6 石英增强复合材料显微CT三维及截面图像 Fig. 6 Reconstructed images of silica composite

上述结果表明,显微CT检测能够清晰的识别材 料内部孔洞、裂纹,能对这些缺陷进行定量表征,可 以对材料内部缺陷的尺寸进行统计分析,测量精度 达到微米级。

3.3 金属材料

航天精密零件内部结构较为复杂,常规的无损 检测手段对其内部质量难以评判。图7所示为导管 组件内部的导管在进气时存在漏气现象。



图 7 金属材料显微 CT 检测图像 Fig. 7 Detection images of metal material by micro-CT

分析漏气原因可能有两种:一是导管存在裂口; 二是填充导管周围的金属填料存在气孔。这些气孔 正好分布在导管周围,利用显微CT检测系统对样品 进行检测,看出在某一截面上右侧导管存在一处贯 穿性裂口,约为0.15 mm。图8所示为金属填料内部 气孔分析,可以看出金属填料内部存在一些孔洞 (0.62~1.42 mm),这些孔洞没有分布在导管周围, 而是杂乱地分布在靠近金属外壁的附近,远离导管, 导管组件漏气的因为是导管内部存在一处裂口。显 微CT通过数据重构呈现三维图像,将材料内部缺陷 的空间分布呈现出来,为结构较为复杂的零部件内 部质量检测提供了思路。



图 8 金属材料孔洞分析 Fig. 8 Porosity measurement of the metal material

4 结论

(1)显微CT因其射线源焦点尺寸小、分辨率高的特点,能够实现材料中微米级气孔、微裂纹以及分层的检测,弥补了大型工业CT在分辨率上的不足,为航天材料的研制和工艺提升提供了新的思路。

(2)利用显微CT的三维检测图像以及图像处理 软件,能够对材料内部缺陷进行定位以及定量测量, 测量精度达到微米级,对复合材料中的孔洞分析及 孔隙率计算提供了新的方法。

(3)显微CT技术能够获得材料原位三维图像, 能够很好呈现结构复杂、精密细小器件的内部结构, 在不破坏产品的前提下,对其内部缺陷能够精准定 位,为航天材料的机械产品及元器件的失效分析提 供了新的依据。

参考文献

 $[\,1\,]$ FOLEY H C, Carbo genic molecular sieves: synthesis, properties and applications $[\,J\,].$ Micro. Mater, 1995, 4 (6) : 407–433.

[2] RYOO R, JOO S H, KRUK M, et al. Ordered mesoporous carbons[J]. Adv Mater, 2001, 13(9):677-681.

[3] 杜健宝, 胡战力, 周颖. 高分辨显微 CT 技术进展[J]. CT 理论与应用研究, 2009, 18(2):106-116.

DU Jianbao, HU Zhanli, ZHOU Yin. Advances in high resolution micro-CT technology [J]. CT Theory and Applications, 2009, 18(2):106-116. [4] 阚晋, 孟松鹤, 王军. C/C 复合材料微观结构的 CT 分 析[J]. 硅酸盐通报, 2006, 26(3): 198-200.

KAN Jin, MENG Songhe, WANG Jun. Analysis of the microstructure of C/C composite by CT [J]. Bulletin of the Chinese Ceramic Society, 2006, 26(3):198-200.

[5] 刘红林,金志浩,郝志彪,等.ICT技术测试炭/炭复合 材料内部密度分布[J].无损检测,2007,29(12):726-728.

LIU H L, JIN Z H, HAO Z B, et al. A new method for testingthe density of carbon / carbon composites [J]. Nondestructive Testing, 2007, 29(12):726-728.

[6] 冯炎建, 冯祖德, 李思维, 等. C/SiC 复合材料微结构 的显微 CT 表征分析 [J]. 航空材料学报, 2011, 31(2): 49-54.

FENG Y J , FENG Z D , LI S W, et al. Micro-CT characterization on microstructure of C/SiC composites [J]. Journal of Aeronautical Materials, 2011, 31(2): 49–54.

[7] 曹玉玲, 孙玲霞. 工业 CT 在复合材料孔隙率分析中的应用[J]. CT 理论与应用研究, 2001, 10(4): 14-17.

CAO Y L, SUN LX. Applications of industry ct in porosty analysis of composite material [J]. Computrized Tomography Theory and Applications, 2001, 10 (4):14-17.

[8] 冯炎建,冯祖德,李思维,等.C/SiC 表面SiC涂层氧化的显微 CT 无损检测与分析[J].复合材料报,2011,28(5):126-132

FENG Y J , FENG Z D , Li S W , et al . Nondesructive testing and analysis of SiC coating on surface of C/SiC composites after oxidation with micro-CT [J]. Acta Materiae Compositae Sinica, 2011, 28(5): 126-132